

Handbuch

HIMax®

X-DI 32 51

Digitales Eingangsmodul



Alle in diesem Handbuch genannten HIMA Produkte sind mit dem Warenzeichen geschützt. Dies gilt ebenfalls, soweit nicht anders vermerkt, für weitere genannte Hersteller und deren Produkte.

HIQuad®, HIQuad®X, HIMax®, HIMatrix®, SILworX®, XMR®, HICore® und FlexSILon® sind eingetragene Warenzeichen der HIMA Paul Hildebrandt GmbH.

Alle technischen Angaben und Hinweise in diesem Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen zusammengestellt. Bei Fragen bitte direkt an HIMA wenden. Für Anregungen, z. B. welche Informationen noch in das Handbuch aufgenommen werden sollen, ist HIMA dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten. Ferner behält sich HIMA vor, Aktualisierungen des schriftlichen Materials ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Alle aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse documentation@hima.com angefragt werden.

© Copyright 2019, HIMA Paul Hildebrandt GmbH Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt

HIMA Paul Hildebrandt GmbH Postfach 1261 68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0 Fax: +49 6202 709-107 E-Mail: info@hima.com

Revisions-	- Änderungen		Art der Änderung	
index		technisch	redaktionell	
4.00	Erstausgabe des Handbuch zu SILworX V4			
8.00	Aktualisierte Ausgabe zu SILworX V8 Geändert: Kapitel 3.6 und 3.7	Х	Х	
11.00	11.00 Aktualisierte Ausgabe zu SILworX V11		X	

X-DI 32 51 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Aufbau und Gebrauch des Handbuchs	5
1.2	Zielgruppe	5
1.3	Darstellungskonventionen	6
1.3.1 1.3.2	Sicherheitshinweise Gebrauchshinweise	6 7
2	Sicherheit	8
2.1	Bestimmungsgemäßer Einsatz	8
2.1.1 2.1.2	Umgebungsbedingungen ESD-Schutzmaßnahmen	8 8
2.2	Restrisiken	8
2.3	Sicherheitsvorkehrungen	8
3	Produktbeschreibung	9
3.1	Sicherheitsfunktion	9
3.1.1	Reaktion im Fehlerfall	9
3.2	Lieferumfang	9
3.3	Typenschild	10
3.4	Aufbau	11
3.4.1	Blockschaltbild	11
3.4.2	Anzeige	12
3.4.3 3.4.4	Modul-Statusanzeige Systembusanzeige	14 15
3.4.5	E/A-Anzeige	15
3.5	Produktdaten	16
3.6	Connector Boards	18
3.6.1	Mechanische Codierung von Connector Boards	18
3.6.2	Codierung Connector Boards X-CB 015 5x	19
3.6.3	Connector Boards mit Schraubklemmen	20
3.6.4 3.6.5	Klemmenbelegung Connector Boards mit Schraubklemmen Connector Boards mit Kabelstecker	21 23
3.6.6	Steckerbelegung Connector Boards mit Kabelstecker	24
3.7	Systemkabel	27
3.7.1	Systemkabel X-CA 001	27
3.7.2 3.7.3	Systemkabel X-CA 015 Codierung Kabelstecker	28 29
4	Inbetriebnahme	30
4.1	Montage	30
4.1.1	Beschaltung nicht benutzter Eingänge	30
4.2	Einbau und Ausbau des Moduls	31
4.2.1	Montage eines Connector Boards	31
4.2.2	Modul einbauen und ausbauen	33
4.3	Konfiguration des Moduls in SILworX	35
4.3.1 4.3.2	Register Modul Register E/A-Submodul DI32_51	36 37

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 3 von 56

Inhaltsv	X-DI 32 51	
4.3.3 4.3.4	Register E/A-Submodul DI32_51: Kanäle Beschreibung <i>Submodul-Status [DWORD]</i>	38 39
4.3.5	Beschreibung Diagnose-Status [DWORD]	40
4.4	Anschlussvarianten	41
4.4.1 4.4.2	Eingangsverschaltungen Anschluss von Transmitter über Field Termination Assembly	41 44
5	Betrieb	45
5.1	Bedienung	45
5.2	Diagnose	45

4.3.5	Beschreibung Diagnose-Status [DWORD]	40
4.4	Anschlussvarianten	41
4.4.1 4.4.2	Eingangsverschaltungen Anschluss von Transmitter über Field Termination Assembly	41 44
5	Betrieb	45
5.1	Bedienung	45
5.2	Diagnose	45
6	Instandhaltung	46
6.1	Instandhaltungsmaßnahmen	46
7	Außerbetriebnahme	47
8	Transport	48
9	Entsorgung	49
	Anhang	51
	Glossar	51
	Abbildungsverzeichnis	52
	Tabellenverzeichnis	53
	Index	54

Seite 4 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00 X-DI 32 51 1 Einleitung

1 Einleitung

Das vorliegende Handbuch beschreibt die technischen Eigenschaften des Moduls und seine Verwendung. Das Handbuch enthält Informationen über die Installation, die Inbetriebnahme und die Konfiguration in SILworX.

1.1 Aufbau und Gebrauch des Handbuchs

Der Inhalt dieses Handbuchs ist Teil der Hardware-Beschreibung des programmierbaren elektronischen Systems HIMax.

Das Handbuch ist in folgende Hauptkapitel gegliedert:

- Einleitung
- Sicherheit
- Produktbeschreibung
- Inbetriebnahme
- Betrieb
- Instandhaltung
- Außerbetriebnahme
- Transport
- Entsorgung

Zusätzlich sind die folgenden Dokumente zu beachten:

Dokument	Inhalt	Dokumenten-Nr.
HIMax Systemhandbuch	Hardware-Beschreibung HIMax System	HI 801 000 D
HIMax Sicherheitshandbuch	Sicherheitsfunktionen des HIMax Systems	HI 801 002 D
HIMax Wartungshandbuch	Beschreibung wichtiger Tätigkeiten zum Betrieb und Wartung	HI 801 170 D
Kommunikationshandbuch	Beschreibung der safe ethernet Kommunikation und der verfügbaren Protokolle	HI 801 100 D
Automation Security Handbuch	Beschreibung von Automation Security Aspekten bei HIMA Systemen	HI 801 372 D
SILworX Erste Schritte Handbuch	Einführung in SILworX	HI 801 102 D
SILworX Online-Hilfe (OLH)	SILworX Bedienung	

Tabelle 1: Zusätzlich geltende Handbücher

Die aktuellen Handbücher können über die E-Mail-Adresse <u>documentation@hima.com</u> angefragt werden. Für registrierte Kunden stehen die Produktdokumentationen im HIMA Extranet als Download zur Verfügung.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument wendet sich an Planer, Projekteure, Programmierer und Personen, die zur Inbetriebnahme, zur Wartung und zum Betreiben von Automatisierungsanlagen berechtigt sind. Vorausgesetzt werden spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet der sicherheitsbezogenen Automatisierungssysteme.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 5 von 56

1 Einleitung X-DI 32 51

1.3 Darstellungskonventionen

Zur besseren Lesbarkeit und zur Verdeutlichung gelten in diesem Dokument folgende Schreibweisen:

Fett Hervorhebung wichtiger Textteile.

Bezeichnungen von Schaltflächen, Menüpunkten und Registern im

Programmierwerkzeug, die angeklickt werden können.

Kursiv Parameter und Systemvariablen, Referenzen.

Courier Wörtliche Benutzereingaben.

RUN Bezeichnungen von Betriebszuständen (Großbuchstaben).
Kap. 1.2.3 Querverweise sind Hyperlinks, auch wenn sie nicht besonders

gekennzeichnet sind.

Im elektronischen Dokument (PDF): Wird der Mauszeiger auf einen Hyperlink positioniert, verändert er seine Gestalt. Bei einem Klick springt

das Dokument zur betreffenden Stelle.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise sind besonders gekennzeichnet.

1.3.1 Sicherheitshinweise

Um ein möglichst geringes Risiko zu gewährleisten, sind die Sicherheitshinweise unbedingt zu befolgen.

Die Sicherheitshinweise im Dokument sind wie folgt dargestellt.

- Signalwort: Warnung, Vorsicht, Hinweis.
- Art und Quelle des Risikos.
- Folgen bei Nichtbeachtung.
- Vermeidung des Risikos.

Die Bedeutung der Signalworte ist:

- Warnung: Bei Missachtung droht schwere K\u00f6rperverletzung bis Tod.
- Vorsicht: Bei Missachtung droht leichte K\u00f6rperverletzung.
- Hinweis: Bei Missachtung droht Sachschaden.

SIGNALWORT



Art und Quelle des Risikos! Folgen bei Nichtbeachtung. Vermeidung des Risikos.

HINWEIS



Art und Quelle des Schadens! Vermeidung des Schadens.

Seite 6 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-DI 32 51 1 Einleitung

1.3.2 Gebrauchshinweise Zusatzinformationen sind nach folgendem Beispiel aufgebaut: An dieser Stelle steht der Text der Zusatzinformation. Nützliche Tipps und Tricks erscheinen in der Form: TIPP An dieser Stelle steht der Text des Tipps.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 7 von 56

2 Sicherheit X-DI 32 51

2 Sicherheit

Sicherheitsinformationen, Hinweise und Anweisungen in diesem Dokument unbedingt lesen. Das Produkt nur unter Beachtung aller Richtlinien und Sicherheitsrichtlinien einsetzen.

Dieses Produkt wird mit SELV oder PELV betrieben. Vom Produkt selbst geht kein Risiko aus. Einsatz im Ex-Bereich nur mit zusätzlichen Maßnahmen erlaubt.

2.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz

HIMax Komponenten sind zum Aufbau von sicherheitsbezogenen Steuerungssystemen vorgesehen.

Für den Einsatz der Komponenten im HIMax System sind die nachfolgenden Bedingungen einzuhalten.

2.1.1 Umgebungsbedingungen

Die in diesem Handbuch genannten Umgebungsbedingungen sind beim Betrieb des HIMax Systems einzuhalten. Die Umgebungsbedingungen sind in den Produktdaten aufgelistet.

2.1.2 ESD-Schutzmaßnahmen

Nur Personal, das Kenntnisse über ESD-Schutzmaßnahmen besitzt, darf Änderungen oder Erweiterungen des Systems oder den Austausch von Komponenten durchführen.

HINWEIS



Schäden am HIMax System durch elektrostatische Entladung!

- Für die Arbeiten einen antistatisch gesicherten Arbeitsplatz benutzen und ein Erdungsband tragen.
- Bei Nichtbenutzung Komponente elektrostatisch geschützt aufbewahren, z. B. in der Verpackung.

2.2 Restrisiken

Von einem HIMA System selbst geht kein Risiko aus.

Restrisiken können ausgehen von:

- Fehlern in der Projektierung.
- Fehlern im Anwenderprogramm.
- Fehlern in der Verdrahtung.

2.3 Sicherheitsvorkehrungen

Am Einsatzort geltende Sicherheitsbestimmungen beachten und vorgeschriebene Schutzausrüstung tragen.

Seite 8 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

3 Produktbeschreibung

Das Modul X-DI 32 51 ist ein digitales NonSIL-Eingangsmodul und für den Einsatz im programmierbaren elektronischen System (PES) HIMax bestimmt.

Das Modul dient zur Auswertung von bis zu 32 digitalen Eingangssignalen.

Das Modul ist auf allen Steckplätzen im Basisträger einsetzbar, ausgenommen auf den Steckplätzen für die Systembusmodule, näheres im Systemhandbuch HI 801 000 D.

Das Modul kann zusammen mit sicherheitsbezogenen Modulen und anderen NonSIL-Modulen in einem Basisträger betrieben werden. Eine redundante Verschaltung von sicherheitsbezogenen und NonSIL-Modulen ist nicht erlaubt.

Das Modul ist rückwirkungsfrei. Dies beinhaltet speziell EMV, elektrische Sicherheit, Kommunikation zu X-SB und X-CPU, und das Anwenderprogramm.

Modul und Connector Board sind mechanisch codiert, siehe Kapitel 3.6.1. Die Codierung schließt den Einbau eines nicht passenden Moduls aus.

Die Normen, nach denen die Module und das HIMax System geprüft und zertifiziert sind, können dem HIMax Sicherheitshandbuch HI 801 002 D entnommen werden.

Die Zertifikate und die EU-Baumusterprüfbescheinigung befinden sich auf der HIMA Webseite.

3.1 Sicherheitsfunktion

Das Modul wertet die digitalen Eingangssignale aus und stellt diese dem Anwenderprogramm zur Verfügung.

Das Modul führt keine sicherheitsbezogenen Funktionen aus.

Parameter und Status des Moduls dürfen nicht für Sicherheitsfunktionen verwendet werden.

3.1.1 Reaktion im Fehlerfall

Bei Fehlern liefern die zugewiesenen Eingangsvariablen den Initialwert an das Anwenderprogramm.

Damit im Fehlerfall die Eingangsvariablen den Wert 0 an das Anwenderprogramm liefern, müssen die Initialwerte auf 0 gesetzt werden.

Das Modul aktiviert die LED *Error* auf der Frontplatte.

3.2 Lieferumfang

Das Modul benötigt zum Betrieb ein passendes Connector Board. Bei Verwendung eines Field Termination Assembly (FTA) wird ein Systemkabel benötigt, um das Connector Board mit dem FTA zu verbinden. Die Connector Boards, Systemkabel und FTAs gehören nicht zum Lieferumfang des Moduls.

Die Beschreibung der Connector Boards erfolgt in Kapitel 3.7, die der Systemkabel in Kapitel 3.8. Die FTAs sind in eigenen Handbüchern beschrieben.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 9 von 56

3.3 Typenschild

Das Typenschild enthält folgende wichtige Angaben:

- Produktname
- Prüfzeichen
- Barcode (2D-Code oder Strichcode)
- Teilenummer (Part-No.)
- Hardware-Revisionsindex (HW-Rev.)
- Betriebssystem-Revisionsindex (OS-Rev.)
- Versorgungsspannung (Power)
- Ex-Angaben (wenn zutreffend)
- Produktionsjahr (Prod-Year:)



Bild 1: Typenschild exemplarisch

Seite 10 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

3.4 Aufbau

Das Modul ist mit 32 digitalen Eingängen (24 V) für digitale Signale, elektromechanische Schaltgeräte (Kontaktgeber) und Näherungsschalter (2- und 3-Draht) ausgestattet. Zur Erkennung eines High-Pegels am digitalen Eingang muss die Spannungs- und die Stromschwelle (siehe Tabelle 7) überschritten werden.

Die acht kurzschlussfesten Speisungen (S1+ bis S8+) versorgen je vier Speiseausgänge. Jedem digitalen Eingang ist ein Speiseausgang zugeordnet.

Das Prozessorsystem des E/A-Moduls steuert und überwacht die E/A-Ebene. Die Daten und Zustände des E/A-Moduls werden über den redundanten Systembus den Prozessormodulen übermittelt. Der Systembus ist aus Gründen der Verfügbarkeit redundant ausgeführt. Die Redundanz ist nur gewährleistet, wenn beide Systembusmodule in den Basisträger gesteckt und in SILworX konfiguriert wurden.

LEDs zeigen den Status der digitalen Eingänge auf der Anzeige an, siehe Kapitel 3.4.2.

3.4.1 Blockschaltbild

Nachfolgendes Blockschaltbild zeigt die Struktur des Moduls:

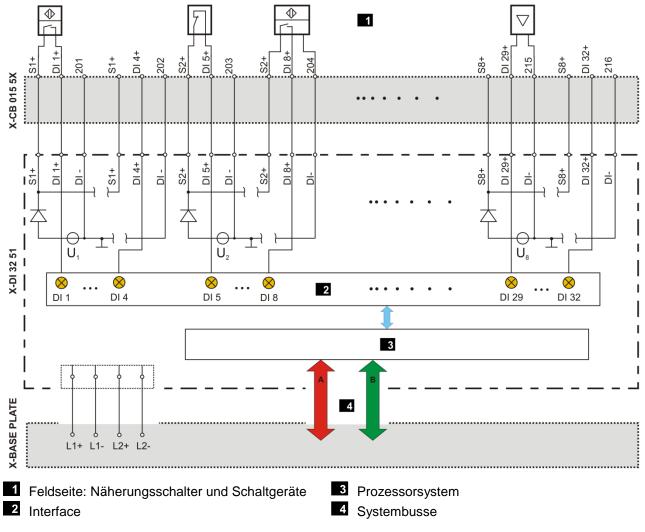


Bild 2: Blockschaltbild

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 11 von 56

3.4.2 Anzeige

Nachfolgende Abbildung zeigt die Frontansicht des Moduls mit den LEDs:

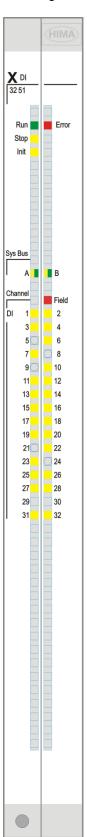


Bild 3: Anzeige

Seite 12 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

Die LEDs zeigen den Betriebszustand des Moduls an. Dabei sind alle LEDs im Zusammenhang zu betrachten. Die LEDs des Moduls sind in folgende Kategorien unterteilt:

- Modul-Statusanzeige (Run, Error, Stop, Init).
- Systembusanzeige (A, B).
- E/A-Anzeige (DI 1 ... 32, Field).

Nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung erfolgt immer ein LED-Test, bei dem alle LEDs für mindestens 2 s leuchten. Bei zweifarbigen LEDs erfolgt während des Tests einmalig ein Farbwechsel.

Definition der Blinkfrequenzen

In der folgenden Tabelle sind die Blinkfrequenzen definiert:

Definition	Blinkfrequenz
Blinken1	Lang (600 ms) an, lang (600 ms) aus.
Blinken2	Kurz (200 ms) an, kurz (200 ms) aus, kurz (200 ms) an, lang (600 ms) aus.
Blinken-x	Ethernet-Kommunikation: Aufblitzen im Takt der Datenübertragung.

Tabelle 2: Blinkfrequenzen der LEDs

Einige LEDs signalisieren Warnungen (Ein) und Fehler (Blinken1), siehe nachfolgende Tabellen. Die Anzeige von Fehlern hat Priorität gegenüber der Anzeige von Warnungen. Bei der Anzeige von Fehlern können Warnungen nicht angezeigt werden.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 13 von 56

3.4.3 Modul-Statusanzeige

Diese LEDs sind oben auf der Frontplatte angeordnet.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
Run	Grün	Ein	Modul im Zustand RUN, Normalbetrieb.
		Blinken1	Modul im Zustand
			STOPP / BS WIRD GELADEN
		Aus	Modul nicht im Zustand RUN,
			weitere Status LEDs beachten.
Error	Rot	Ein	Systemwarnung, z. B.:
			Fehlende Lizenz für Zusatzfunktionen
			(Kommunikationsprotokolle), Testbetrieb.
		Dlinkond	Temperaturwarnung Sustantialian - B.:
		Blinken1	Systemfehler, z. B.: Durch Selbsttest festgestellter interner Modulfehler
			 Durch Selbsttest festgestellter interner Modulfehler, z. B. Hardware-Fehler oder Fehler der
			Spannungsversorgung.
			 Fehler beim Laden des Betriebssystems
		Aus	Kein Fehler festgestellt
Stop	Gelb	Ein	Modul im Zustand
			STOPP / GÜLTIGE KONFIGURATION
		Blinken1	Modul in einem der folgenden Zustände:
			 STOPP / FEHLERHAFTE KONFIGURATION
			STOPP / BS WIRD GELADEN
		Aus	Modul nicht im Zustand STOPP,
			weitere Status LEDs beachten.
Init	Gelb	Ein	Modul im Zustand INIT
		Blinken1	Modul in einem der folgenden Zustände:
			• LOCKED
			STOPP / BS WIRD GELADEN
		Aus	Modul in keinem der beschriebenen Zustände,
			weitere Status LEDs beachten.

Tabelle 3: Modul-Statusanzeige

Seite 14 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

3.4.4 Systembusanzeige

Die LEDs für die Systembusanzeige sind mit Sys Bus gekennzeichnet.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
Α	Grün	Ein	Physikalische und logische Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 1.
		Blinken1	Keine Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 1.
	Gelb	Blinken1	Physikalische Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 1 hergestellt.
			Keine Verbindung zu einem (redundanten) Prozessormodul im Systembetrieb.
В	Grün	Ein	Physikalische und logische Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 2.
		Blinken1	Keine Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 2.
	Gelb	Blinken1	Physikalische Verbindung zum Systembusmodul in Steckplatz 2 hergestellt.
			Keine Verbindung zu einem (redundanten) Prozessormodul im Systembetrieb.
A+B	Aus	Aus	Keine physikalische und keine logische Verbindung zu den Systembusmodulen in Steckplatz 1 und 2.

Tabelle 4: Systembusanzeige

3.4.5 E/A-Anzeige

Die LEDs der E/A-Anzeige sind mit *Channel* überschrieben.

LED	Farbe	Status	Bedeutung
DI 1 32	Gelb	Ein	High-Pegel liegt an
		Blinken2	Kanalfehler
		Aus	Low-Pegel liegt an
Field	Rot	Blinken2	Ohne Funktion
		Aus	

Tabelle 5: E/A-Anzeige

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 15 von 56

3.5 Produktdaten

Allgemein	Allgemein		
Versorgungsspannung	24 VDC, -15 +20 %, w _s ≤ 5 %, SELV, PELV		
Stromaufnahme	250 mA bei 24 VDC (ohne Kanäle/Speisungen) Max. 1,5 A (bei Kurzschluss der Speisungen)		
Zykluszeit des Moduls	2 ms		
Schutzklasse	Schutzklasse III nach IEC/EN 61131-2		
Umgebungstemperatur	0 +60 °C		
Transport- und Lagertemperatur	-40 +70 °C		
Feuchtigkeit	Max. 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend		
Verschmutzung	Verschmutzungsgrad II nach IEC/EN 60664-1		
Aufstellhöhe	< 2000 m		
Schutzart	IP20		
Abmessungen (H x B x T) in mm	310 x 29,2 x 230		
Masse	Ca. 1 kg		

Tabelle 6: Produktdaten

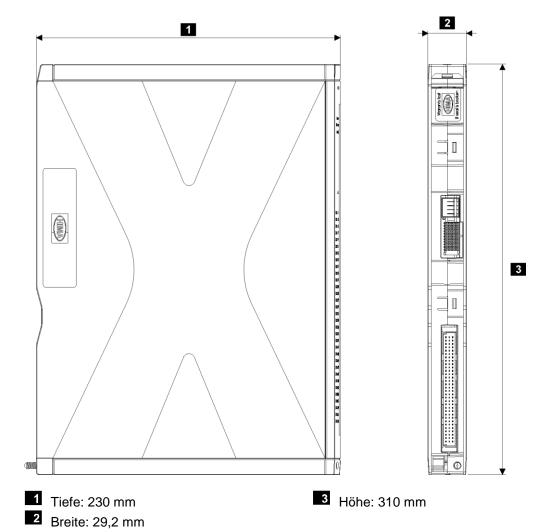


Bild 4: Ansichten

Seite 16 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

Digitale Eingänge		
Anzahl der Eingänge (Kanalzahl)	32 unipolar mit Bezugspol DI- / L-,	
	voneinander nicht galvanisch getrennt	
Eingangsart	Stromziehend, 24 VDC, Typ 3 nach IEC 61131-2	
Nenneingangsspannung	0 24 V	
Gebrauchsbereich Eingangsspannung	-3 30 V (strombegrenzt auf ca. 2,5 mA)	
Spannungsbereich Low-Pegel	-3 5 V	
Spannungsbereich High-Pegel	11 30 V	
Schaltpunkt	Typ. $9.3 \text{ V} \pm 0.4 \text{ V} (2.1 \text{ mA} \pm 0.15 \text{ mA})$	

Tabelle 7: Technische Daten der Digitalen Eingänge

Speisung		
Anzahl Speisungen	8, mit je 4 Ausgängen	
Ausgangsspannung Speisung	Versorgungsspannung - 2,5 VDC	
Ausgangsstrom Speisung	100 mA pro Gruppe	
	Kurzschlussfest	
Zuordnung der Speiseausgänge		
Zur Speisung muss der jeweils de	em Eingang zugeordnete Speiseausgang verwendet werden!	
Speisung S1+	DI1+ DI4+	
Speisung S2+	DI5+ DI8+	
Speisung S3+	DI9+ DI12+	
Speisung S4+	DI13+ DI16+	
Speisung S5+	DI17+ DI20+	
Speisung S6+	DI21+ DI24+	
Speisung S7+	DI25+ DI28+	
Speisung S8+	DI29+ DI32+	

Tabelle 8: Technische Daten der Speisung

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 17 von 56

3.6 Connector Boards

Ein Connector Board verbindet das Modul mit der Feldebene. Modul und Connector Board bilden zusammen eine funktionale Einheit. Vor dem Einbau des Moduls Connector Board auf dem vorgesehenen Steckplatz montieren.

Zu dem Modul sind folgende Connector Boards verfügbar:

Connector Board	Beschreibung
X-CB 015 51	Mono Board mit Schraubklemmen
X-CB 015 52	Redundantes Connector Board mit Schraubklemmen
X-CB 015 53	Mono Connector Board mit Kabelstecker
X-CB 015 54	Redundantes Connector Board mit Kabelstecker

Tabelle 9: Verfügbare Connector Boards

3.6.1 Mechanische Codierung von Connector Boards

E/A-Module und Connector Boards sind ab Hardware-Revisionsindex (HW-Rev.) 00 mechanisch codiert. Durch die Codierung werden fehlerhafte Bestückungen ausgeschlossen und damit Rückwirkungen auf redundante Module und das Feld verhindert. Zusätzlich dazu hat eine fehlerhafte Bestückung keinen Einfluss auf das HIMax System, da nur in SILworX korrekt konfigurierte Module in RUN gehen.

E/A-Module und die zugehörigen Connector Boards sind mit einer mechanischen Codierung in Form von Keilen versehen. Die Codierkeile in der Federleiste des Connector Boards greifen in Aussparungen der Messerleiste des E/A-Modulsteckers ein, siehe Bild 5.

Codierte E/A-Module können nur auf die zugehörigen Connector Boards aufgesteckt werden.

Seite 18 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

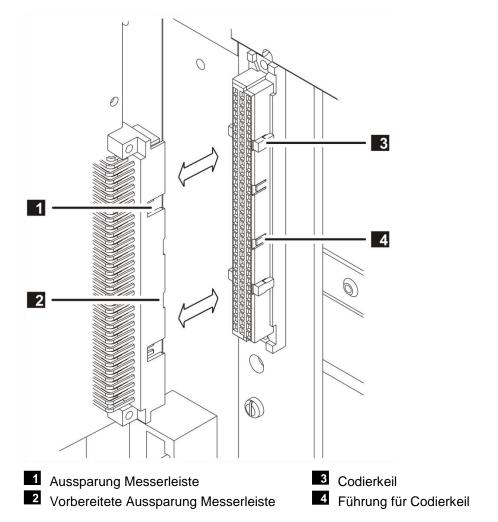


Bild 5: Beispiel einer Codierung

Codierte E/A-Module können auf uncodierte Connector Boards gesteckt werden. Uncodierte E/A-Module können nicht auf codierte Connector Boards gesteckt werden.

3.6.2 Codierung Connector Boards X-CB 015 5x

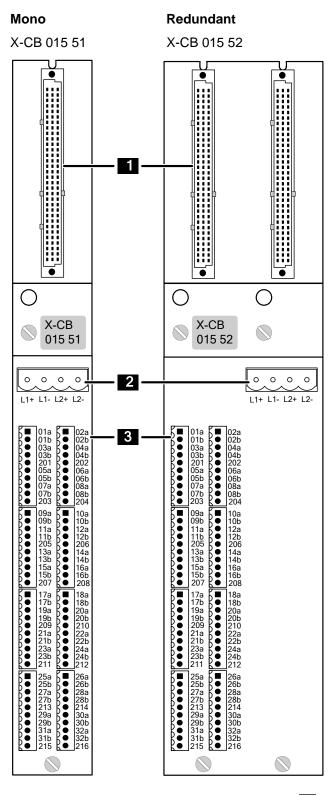
Folgende Tabelle zeigt die Position der Codierkeile am E/A-Modulstecker:

a7	a13	a20	a26	c7	c13	c20	c26
X		X	X			Х	

Tabelle 10: Position der Codierkeile

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 19 von 56

3.6.3 Connector Boards mit Schraubklemmen



E/A-Modulstecker

- 3 Anschluss Feldseite (Schraubklemmen)
- Anschluss ext. Spannung, für X-DI 32 51 nicht benötigt.

Bild 6: Connector Boards mit Schraubklemmen

Seite 20 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

3.6.4 Klemmenbelegung Connector Boards mit Schraubklemmen

Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	01a	S1+	1	02a	S1+
2	01b	DI1+	2	02b	DI2+
3	03a	S1+	3	04a	S1+
4	03b	DI3+	4	04b	DI4+
5	201	DI-	5	202	DI-
6	05a	S2+	6	06a	S2+
7	05b	DI5+	7	06b	DI6+
8	07a	S2+	8	08a	S2+
9	07b	DI7+	9	08b	DI8+
10	203	DI-	10	204	DI-
Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
1	09a	S3+	1	10a	S3+
2	09b	DI9+	2	10b	DI10+
3	11a	S3+	3	12a	S3+
4	11b	DI11+	4	12b	DI12+
5	205	DI-	5	206	DI-
6	13a	S4+	6	14a	S4+
7	13b	DI13+	7	14b	DI14+
8	15a	S4+	8	16a	S4+
9	15b	DI15+	9	16b	DI16+
4.0		D.	40	000	D.
10	207	DI-	10	208	DI-
10 Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
			Pin-Nr.		
Pin-Nr. 1	Bezeichnung	Signal	Pin-Nr.	Bezeichnung	Signal
Pin-Nr.	Bezeichnung 17a	Signal S5+	Pin-Nr.	Bezeichnung 18a	Signal S5+
Pin-Nr. 1	Bezeichnung 17a 17b	Signal S5+ DI17+	Pin-Nr. 1 2 3 4	Bezeichnung 18a 18b	Signal S5+ DI18+
Pin-Nr. 1 2 3	Bezeichnung 17a 17b 19a	Signal S5+ DI17+ S5+	Pin-Nr. 1 2 3	Bezeichnung 18a 18b 20a	Signal S5+ DI18+ S5+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI-	Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI-
Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI-	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI-
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Bezeichnung	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Signal S7+ DI25+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Bezeichnung 26a 26b	Signal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Signal S7+ D126+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Bezeichnung 25a	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Signal S7+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Bezeichnung 26a	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Signal S7+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Bezeichnung 25a 25b	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Signal S7+ DI25+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Bezeichnung 26a 26b 28a 28b	Signal S5+ D118+ S5+ D120+ D1- S6+ D122+ S6+ D124+ D1- Signal S7+ D126+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Bezeichnung 25a 25b 27a	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Signal S7+ DI25+ S7+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Bezeichnung 26a 26b 28a	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Signal S7+ DI26+ S7+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Bezeichnung 25a 25b 27a 27b	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Signal S7+ DI25+ S7+ DI27+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Bezeichnung 26a 26b 28a 28b 214 30a	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Signal S7+ DI26+ S7+ DI28+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Bezeichnung 25a 25b 27a 27b 213	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Signal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI-	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Bezeichnung 26a 26b 28a 28b 214	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Signal S7+ DI26+ S7+ DI28+ DI-
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Bezeichnung 25a 25b 27a 27b 213 29a	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Signal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI- S8+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Bezeichnung 26a 26b 28a 28b 214 30a 30b 32a	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Signal S7+ DI26+ S7+ DI28+ DI- S8+
Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7	Bezeichnung 17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Bezeichnung 25a 25b 27a 27b 213 29a 29b	Signal S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Signal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI- S8+ DI29+	Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pin-Nr. 1 2 3 4 5 6 7	Bezeichnung 18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Bezeichnung 26a 26b 28a 28b 214 30a 30b	Signal S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Signal S7+ DI26+ S7+ DI28+ DI- S8+ DI- S8+ DI- S8+ DI- S8+

Tabelle 11: Klemmenbelegung Connector Boards mit Schraubklemmen

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 21 von 56

Der Anschluss der Feldseite und der externen Spannungsversorgung erfolgt mit Klemmensteckern, die auf die Stiftleisten des Connector Boards aufgesteckt werden.

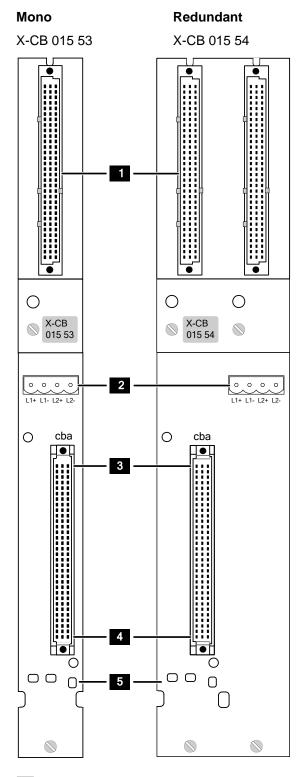
Die Klemmenstecker besitzen folgende Eigenschaften:

Anschluss Feldseite	
Klemmenstecker	8 Stück, 10-polig
Leiterquerschnitt	0,2 1,5 mm² (eindrähtig) 0,2 1,5 mm² (feindrähtig) 0,2 1,5 mm² (mit Aderendhülse)
Abisolierlänge	6 mm
Schraubendreher	Schlitz 0,4 x 2,5 mm
Anzugsdrehmoment	0,2 0,25 Nm

Tabelle 12: Eigenschaften der Klemmenstecker

Seite 22 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

3.6.5 Connector Boards mit Kabelstecker



- 1 E/A-Modulstecker
- Anschluss ext. Spannung, für X-DI 32 51 nicht benötigt.
- Anschluss Feldseite (Kabelstecker Reihe 1)
- Bild 7: Connector Boards mit Kabelstecker
- Anschluss Feldseite (Kabelstecker Reihe 32)
- 5 Codierung für Kabelstecker

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 23 von 56

3.6.6 Steckerbelegung Connector Boards mit Kabelstecker

Zu diesen Connector Boards stellt HIMA vorgefertigte Systemkabel bereit, siehe Kapitel 3.7. Die Kabelstecker und Connector Boards sind codiert.

Steckerbelegung!

Die folgende Tabelle beschreibt die Steckerbelegung der Kabelstecker des Systemkabels.

Die Adernkennzeichnung ist gemäß IEC 60304 ausgeführt. Es werden die Farbkurzzeichen gemäß IEC 60757 verwendet.

Folgende Tabelle gilt für Systemkabel X-CA 001:

Reihe	С		b		а	•	
Reine	Signal	Farbe	Signal	Farbe	Signal	Farbe	
1			DI32+	YEBU		RD 1)	
2			DI31+	GNBU	Interne	BU 1)	
3			DI30+	YEPK	Verwend- ung ²⁾	PK 1)	
4			DI29+	PKGN	ag	GY 1)	
5			DI28+	YEGY			
6			DI27+	GYGN			
7			DI26+	BNBK			
8			DI25+	WHBK			
9			DI24+	BNRD			
10			DI23+	WHRD			
11			DI22+	BNBU			
12			DI21+	WHBU			
13			DI20+	PKBN			
14			DI19+	WHPK			
15			DI18+	GYBN			
16			DI17+	WHGY			
17			DI16+	YEBN	DI-	YE 1)	
18			DI15+	WHYE	DI-	GN 1)	
19			DI14+	BNGN	DI-	BN 1)	
20			DI13+	WHGN	DI-	WH 1)	
21			DI12+	RDBU	DI-	RDBK	
22			DI11+	GYPK	DI-	BUBK	
23			DI10+	VT	DI-	PKBK	
24			DI9+	BK	DI-	GYBK	
25			DI8+	RD	S8+	PKRD	
26			DI7+	BU	S7+	GYRD	
27			DI6+	PK	S6+	PKBU	
28			DI5+	GY	S5+	GYBU	
29			DI4+	YE	S4+	YEBK	
30			DI3+	GN	S3+	GNBK	
31			DI2+	BN	S2+	YERD	
32			DI1+	WH	S1+	GNRD	

¹⁾ Zusätzlicher orangefarbener Ring bei Farbwiederholung der Adernkennzeichnung.

Tabelle 13: Steckerbelegung der Kabelstecker des Systemkabels

Seite 24 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

²⁾ Die Adern müssen einzeln isoliert werden! Eine weitere Verwendung ist verboten!

Folgende Tabelle gilt für Systemkabel X-CA 015:

Reihe C		b	b		а	
Reine	Signal	Farbe	Signal	Farbe	Signal	Farbe
1			DI32+	WHPK 1)		
2			DI31+	WHGY 1)		
3			DI30+	WHYE 1)		
4			DI29+	WHGN 1)		
5			DI28+	GYPK 1)		
6			DI27+	BK 1)		
7			DI26+	BU 1)		
8			DI25+	GY 1)		
9			DI24+	GN 1)		
10			DI23+	WH 1)		
11			DI22+	BUBK		
12			DI21+	GYBK		
13			DI20+	GYRD		
14			DI19+	GYBU		
15			DI18+	GNBK		
16			DI17+	GNRD		
17			DI16+	GNBU		
18			DI15+	PKGN		
19			DI14+	GYGN		
20			DI13+	WHBK		
21			DI12+	WHRD		
22			DI11+	WHBU		
23			DI10+	WHPK		
24			DI9+	WHGY		
25			DI8+	WHYE	S8+ (a25)	
26			DI7+	WHGN	S7+ (a26)	
27			DI6+	GYPK	S6+ (a27)	_
28			DI5+	BK	S5+ (a28)	siehe
29			DI4+	BU	S4+ (a29)	Tabelle 15
30			DI3+	GY	S3+ (a30)	
31			DI2+	GN	S2+ (a31)	
32			DI1+	WH	S1+ (a32)	
1) Zusätzlie	cher orangef	arbener Ring b	oei Farbwieder	holung der Ade	rnkennzeichnu	ing.

Tabelle 14: Steckerbelegung des Kabelsteckers des Systemkabels X-CA 015

Die Signale S+ sind im Kabelstecker in Gruppen zu je vier Adern zusammengefasst, siehe Tabelle 15.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 25 von 56

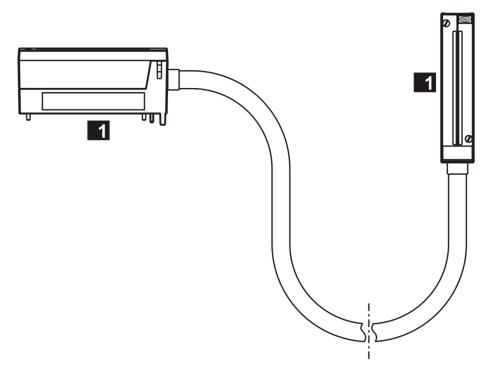
Reihe	Signal	Farbe
a25 (S8+)	S8+	PKBN ¹⁾
	S8+	GYBN 1)
	S8+	YEBN 1)
	S8+	BNGN 1)
a26 (S7+)	S7+	RDBU 1)
	S7+	VT 1)
	S7+	RD ¹⁾
	S7+	PK 1)
a27 (S6+)	S6+	YE 1)
	S6+	BN 1)
	S6+	RDBK
	S6+	PKBK
a28 (S5+)	S5+	PKRD
	S5+	PKBU
	S5+	YEBK
	S5+	YERD
a29 (S4+)	S4+	YEBU
	S4+	YEPK
	S4+	YEGY
	S4+	BNBK
a30 (S3+)	S3+	BNRD
	S3+	BNBU
	S3+	PKBN
	S3+	GYBN
a31 (S2+)	S2+	YEBN
	S2+	BNGN
	S2+	RDBU
	S2+	VT
a32 (S1+)	S1+	RD
	S1+	PK
	S1+	YE
	S1+	BN

Tabelle 15: S+ belegt mit je vier Adern

Seite 26 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

3.7 Systemkabel

Die Systemkabel verbinden die Connector Boards mit den Field Termination Assemblies. Abhängig vom Typ des Connector Boards stehen mehrere Systemkabel-Typen zur Verfügung. Für die Anwendung mit passiven 2-Draht-Näherungsschaltern und passiven elektromechanischen Schaltgeräten steht ein Systemkabel X-CA 015 mit reduzierter Anzahl von Adern und offenen Leitungsenden zur Verfügung.



1 Identische Kabelstecker

Bild 8: Systemkabel mit Kabelstecker beidseitig

3.7.1 Systemkabel X-CA 001

Das Systemkabel X-CA 001 verbindet die Connector Boards X-CB 015 03/04 mit einem Field Termination Assembly.

Allgemein	
Kabel	LIYY-TP 34 x 2 x 0,25 mm ²
Leiter	Feindrähtig
Mittlerer Außendurchmesser (d)	Ca. 15,2 mm,
	max. 20 mm für alle Systemkabel-Typen
Mindestbiegeradius	
fest verlegt	5 x d
frei beweglich	10 x d
Brennverhalten	Flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, -2-2
Länge	8 30 m
Farbcodierung	In Anlehnung an DIN 47100, siehe Tabelle 13.

Tabelle 16: Kabeldaten X-CA 001

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 27 von 56

Das Systemkabel ist in folgenden Standardlängen lieferbar:

Systemkabel	Beschreibung	Länge	Gewicht
X-CA 001 01 8	Codierte Kabelstecker	8 m	3,75 kg
X-CA 001 01 15	beidseitig.	15 m	7 kg
X-CA 001 01 30		30 m	14 kg

Tabelle 17: Verfügbare Standard-Systemkabel X-CA 001

3.7.2 Systemkabel X-CA 015

Das Systemkabel X-CA 015 kann ausschließlich bei Anschluss passiver 2-Draht-Näherungsschalter und passiver elektromechanischer Schaltgeräte eingesetzt werden. Das Systemkabel X-CA 015 ist mit einer reduzierten Anzahl von Adern und offenen Leitungsenden ausgeführt. Die offenen Leitungsenden müssen auf Klemmen aufgelegt werden.

Das Systemkabel ist in einer Standardausführung (X-CA 015 02) und einer halogenfreien, UL/CSA zertifizierten Ausführung (X-CA 015 04) in folgenden Standardlängen lieferbar:

Systemkabel	Beschreibung	Länge	Gewicht
X-CA 015 02 5	Einseitig codierter	5 m	1,75 kg
X-CA 015 02 8	Kabelstecker mit offenen	8 m	2,75 kg
X-CA 015 02 15	Leitungsenden.	15 m	5,25 kg
X-CA 015 02 30		30 m	10,5 kg
X-CA 015 04 5	Einseitig codierter Kabelstecker mit offenen Leitungsenden, halogenfrei.	5 m	1,50 kg
X-CA 015 04 8		8 m	2,75 kg
X-CA 015 04 15		15 m	4,50 kg
X-CA 015 04 30	naiogennei.	30 m	9,0 kg

Tabelle 18: Verfügbare Standard-Systemkabel X-CA 015

X-CA 015 02	
Kabel	LIYY-TP 32 x 2 x 0,25 mm ²
Leiter	Feindrähtig
Mittlerer Außendurchmesser (d)	Ca. 16,3 mm, max. 20 mm für alle Systemkabel-Typen
Mindestbiegeradius	
fest verlegt	5 x d
frei beweglich	10 x d
Brennverhalten	Flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2, -2-2
Länge	5 30 m
Farbcodierung	In Anlehnung an DIN 47100, siehe Tabelle 14.

Tabelle 19: Kabeldaten X-CA 015 02

Seite 28 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-CA 015 04	
Kabel	LIHH-TP 32 x 2 x 0,25 mm ²
Leiter	Feindrähtig
Mittlerer Außendurchmesser (d)	Ca. 15,0 mm, max. 20 mm für alle Systemkabel-Typen
Mindestbiegeradius	
fest verlegt	5 x d
frei beweglich	10 x d
Brennverhalten	Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, -2-2
	IEC 61034-1/-2 (Rauchdichte)
	UL c/us 758/1581 CSA FT2
	UL c/us 20549/10493
Halogenfrei	Gemäß IEC 60754-1
Länge	5 30 m
Farbcodierung	In Anlehnung an DIN 47100, siehe Tabelle 14

Tabelle 20: Kabeldaten X-CA 015 04

3.7.3 Codierung Kabelstecker

Die Kabelstecker sind mit drei Codierstiften ausgerüstet. Damit passen die Kabelstecker nur in Connector Boards und FTAs mit der entsprechenden Codierung, siehe Bild 7.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 29 von 56

4 Inbetriebnahme X-DI 32 51

4 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel beschreibt die Installation und die Konfiguration des Moduls, sowie dessen Anschlussvarianten. Für weitere Informationen siehe HIMax Systemhandbuch HI 801 000 D.

4.1 Montage

Bei der Montage sind folgende Punkte zu beachten:

- Betrieb nur mit zugehörigen Lüfterkomponenten, siehe Systemhandbuch HI 801 000 D.
- Betrieb nur mit zugehörigem Connector Board, siehe Kapitel 3.6.
- Das Modul einschließlich seiner Anschlussteile ist so zu errichten, dass die Anforderungen der EN 60529:1991 + A1:2000 mit der Schutzart IP20 oder besser erfüllt werden.

HINWEIS



Beschädigung durch falsche Beschaltung!

Nichtbeachtung kann zu Schäden an elektronischen Bauelementen führen. Die folgenden Punkte sind zu beachten.

- Feldseitige Stecker und Klemmen
 - Bei Anschluss der Stecker und Klemmen an die Feldseite auf geeignete Erdungsmaßnahmen achten.
 - Zum Anschluss der N\u00e4herungsschalter und Schaltger\u00e4te an die digitalen Eing\u00e4nge ist ein ungeschirmtes Kabel zugelassen.
 - Werden zum Anschluss geschirmte Kabel verwendet, so ist die Abschirmung auf beiden Seiten aufzulegen. Auf der Seite des Moduls die Abschirmung auf die Kabel-Schirmschiene auflegen (Schirmanschlussklemme SK 20 oder gleichwertig einsetzen).
 - HIMA empfiehlt, bei mehrdrahtigen Leitungen die Leitungsenden mit Aderendhülsen zu versehen. Die Anschlussklemmen müssen zum Unterklemmen der verwendeten Leitungsquerschnitte geeignet sein.
- Bei Verwendung der Speisung den jeweils dem Eingang zugeordneten Spannungsausgang verwenden, siehe Tabelle 8.
 - HIMA empfiehlt, die Speisung des Moduls zu verwenden. Bei Fehlfunktionen einer externen Stromquelle kann der betroffene Messeingang des Moduls überlastet und beschädigt werden. Bei Einsatz einer externen Stromquelle sind nach einer nichttransienten Überlast an den Messeingängen die Schaltschwellen zu überprüfen.
- Redundante Verschaltung der Eingänge über die entsprechenden Connector Boards realisieren, siehe Kapitel 3.6 und 4.4.

4.1.1 Beschaltung nicht benutzter Eingänge

Nicht benutzte Eingänge dürfen offen bleiben und müssen nicht abgeschlossen werden. Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und Funken im Feld ist es nicht zulässig, Leitungen mit auf der Feldseite offenen Enden an den Connector Boards anzuschließen.

Seite 30 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-DI 32 51 4 Inbetriebnahme

4.2 Einbau und Ausbau des Moduls

Dieses Kapitel beschreibt den Austausch eines vorhandenen oder das Einsetzen eines neuen Moduls.

Beim Ausbau des Moduls verbleibt das Connector Board im HIMax Basisträger. Dies vermeidet zusätzlichen Verdrahtungsaufwand an den Anschlussklemmen, da alle Feldanschlüsse über das Connector Board des Moduls angeschlossen werden.

4.2.1 Montage eines Connector Boards

Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Schraubendreher Kreuz PH 1 oder Schlitz 0,8 x 4,0 mm.
- Passendes Connector Board.

Connector Board einbauen:

- 1. Connector Board mit der Nut nach oben in die Führungsschiene einsetzen (siehe hierzu nachfolgende Zeichnung). Die Nut am Stift der Führungsschiene einpassen.
- 2. Connector Board auf der Kabelschirmschiene auflegen.
- 3. Mit den unverlierbaren Schrauben am Basisträger festschrauben. Zuerst die unteren, dann die oberen Schrauben eindrehen.

Connector Board ausbauen:

- 1. Unverlierbare Schrauben vom Basisträger losschrauben.
- 2. Connector Board unten von der Kabelschirmschiene vorsichtig anheben.
- 3. Connector Board aus der Führungsschiene herausziehen.

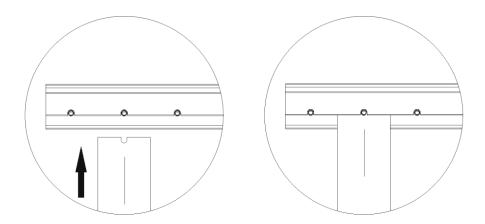


Bild 9: Einsetzen des Mono Connector Boards, exemplarisch

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 31 von 56

4 Inbetriebnahme X-DI 32 51

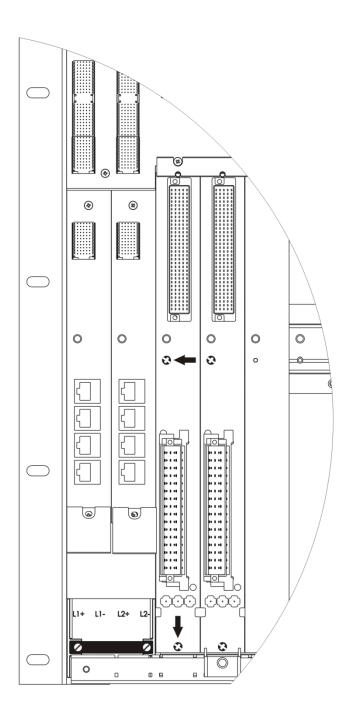


Bild 10: Festschrauben des Mono Connector Boards, exemplarisch

Montageanleitung gilt ebenso für redundante Connector Boards. Je nach Typ des Connector Boards wird eine entsprechende Anzahl von Steckplätzen belegt. Die Anzahl der unverlierbaren Schrauben ist vom Typ des Connector Boards abhängig.

Seite 32 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-DI 32 51 4 Inbetriebnahme

4.2.2 Modul einbauen und ausbauen

Dieses Kapitel beschreibt den Einbau und Ausbau eines HIMax Moduls. Ein Modul kann eingebaut und ausgebaut werden, während das HIMax System in Betrieb ist.

HINWEIS



Beschädigung von Steckverbindern durch Verkanten! Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Steuerung führen. Modul stets behutsam in den Basisträger einsetzen.

Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Schraubendreher, Schlitz 0,8 x 4,0 mm.
- Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 8,0 mm.

Module einbauen:

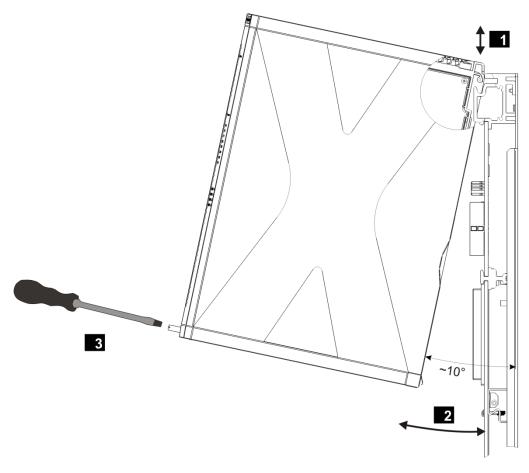
- 1. Abdeckblech des Lüftereinschubs öffnen:
 - ☑ Verriegelungen auf Position open stellen.
 - ☑ Abdeckblech nach oben klappen und in Lüftereinschub einschieben.
- Modul an Oberseite in Einhängeprofil einsetzen, siehe
- 3. Modul an Unterseite in Basisträger schwenken und mit leichtem Druck einrasten lassen, siehe 2.
- 4. Modul festschrauben, siehe 3.
- 5. Abdeckblech des Lüftereinschubs herausziehen und nach unten klappen.
- 6. Abdeckblech verriegeln.

Module ausbauen:

- 1. Abdeckblech des Lüftereinschubs öffnen:
 - ☑ Verriegelungen auf Position open stellen
 - ☑ Abdeckblech nach oben klappen und in Lüftereinschub einschieben
- 2. Schraube lösen, siehe 3.
- 3. Modul an Unterseite aus Basisträger schwenken und mit leichtem Druck nach oben aus Einhängeprofil herausdrücken, siehe 2 und 1.
- 4. Abdeckblech des Lüftereinschubs herausziehen und nach unten klappen.
- 5. Abdeckblech verriegeln.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 33 von 56

4 Inbetriebnahme X-DI 32 51



- 1 Einsetzen/Herausschieben
- 2 Einschwenken/Ausschwenken

3 Befestigen/Lösen

Bild 11: Modul einbauen und ausbauen

Abdeckblech des Lüftereinschubs während des Betriebs des HIMax Systems nur kurz (< 10 min) öffnen, da dies die Zwangskonvektion beeinträchtigt.

Seite 34 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-DI 32 51 4 Inbetriebnahme

4.3 Konfiguration des Moduls in SILworX

Das Modul wird im Hardware-Editor des Programmierwerkzeugs SILworX konfiguriert.

Bei der Konfiguration folgende Punkte beachten:

- Zur Diagnose des Moduls und der Kanäle können die Systemparameter zusätzlich zum Messwert im Anwenderprogramm ausgewertet werden. Nähere Informationen zu den Systemparametern sind in den nachfolgenden Tabellen zu finden.
- Wird eine Redundanzgruppe angelegt, so erfolgt die Konfiguration der Redundanzgruppe in deren Registern. Die Register der Redundanzgruppe unterscheiden sich von denen der einzelnen Module, siehe nachfolgende Tabellen.

Zur Auswertung der Systemparameter im Anwenderprogramm müssen den Systemparametern globale Variable zugewiesen werden. Diesen Schritt im Hardware-Editor in der Detailansicht des Moduls durchführen.

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Systemparameter des Moduls in derselben Reihenfolge wie im Hardware-Editor von SILworX.

TIPP

Zur Umwandlung der Hexadezimalwerte in Bitfolgen eignet sich z. B. der Taschenrechner von Windows® in der entsprechenden Ansicht.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 35 von 56

4 Inbetriebnahme X-DI 32 51

4.3.1 Register **Modul**

Das Register **Modul** enthält die folgenden Systemparameter des Moduls:

Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung
Name		W	Name des Moduls
Reservemodul		W	Aktiviert: Im Basisträger fehlendes Modul der Redundanzgruppe wird nicht als Fehler gewertet. Deaktiviert: Im Basisträger fehlendes Modul der Redundanzgruppe wird als Fehler gewertet. Standardeinstellung: Deaktiviert Wird nur im Register der Redundanzgruppe angezeigt!
Störaustastung		W	Störaustastung durch Prozessormodul zulassen (Aktiviert/Deaktiviert). Standardeinstellung: Aktiviert Das Prozessormodul verzögert die Fehlerreaktion auf eine transiente Störung bis zur Sicherheitszeit. Der letzte gültige Prozesswert bleibt für das Anwenderprogramm bestehen. Details zur Störaustastung siehe Systemhandbuch HI 801 000 D.
Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung
Die folgenden Status und Parameter können globalen Variablen zugewiesen und im Anwenderprogramm verwendet werden.			
Modul OK	BOOL	R	TRUE: Mono-Betrieb: Kein Modulfehler. Redundanz-Betrieb: Mindestens eines der redundanten Module hat keinen Modulfehler (ODER-Logik). FALSE: Modulfehler Kanalfehler eines Kanals (keine externe Fehler) Modul ist nicht gesteckt. Parameter Modul-Status beachten!
Modul-Status	DWORD	R	Status des Moduls Codierung Beschreibung 0x00000001 Fehler des Moduls 1) 0x00000002 Temperaturschwelle 1 überschritten
			0x00000004 Temperaturschwelle 2 überschritten 0x00000008 Temperaturwert fehlerhaft 0x00000010 Spannung L1+ fehlerhaft 0x00000020 Spannung L2+ fehlerhaft 0x00000040 Interne Spannungen fehlerhaft 0x80000000 Keine Verbindung zum Modul 1) 1) Diese Fehler haben Auswirkung auf den Status Modul OK und müssen nicht extra im Anwenderprogramm ausgewertet werden.
Zeitstempel [µs]	DWORD	R	Mikrosekunden-Anteil des Zeitstempels. Zeitpunkt der Messung der digitalen Eingänge.
Zeitstempel [s]	DWORD	R	Sekunden-Anteil des Zeitstempels. Zeitpunkt der Messung der digitalen Eingänge

Tabelle 21: Register **Modul** im Hardware-Editor

Seite 36 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

4.3.2 Register **E/A-Submodul DI32_51**

Das Register E/A-Submodul DI32_51 enthält die folgenden Systemparameter:

Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung		
Dieser Parameter kann nicht geändert werden.					
Name		R	Name des Registers		
Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung		
Die folgenden Status un verwendet werden.	d Parameter k	rönnen glo	obalen Variablen zugewiesen und im Anwenderprogramm		
Diagnose-Anfrage	DINT	W	Zur Anforderung eines Diagnosewerts muss über den Parameter <i>Diagnose-Anfrage</i> die entsprechende ID (Codierung siehe 4.3.5) an das Modul gesendet werden.		
Diagnose-Antwort	DINT	R	Sobald die <i>Diagnose-Antwort</i> die ID der <i>Diagnose-Anfrage</i> (Codierung siehe 4.3.5) zurückliefert, enthält der <i>Diagnose-Status</i> den angeforderten Diagnosewert.		
Diagnose-Status	DWORD	R	Angeforderter Diagnosewert gemäß Diagnose-Antwort. Im Anwenderprogramm können die IDs der Diagnose-Anfrage und der Diagnose-Antwort ausgewertet werden. Erst wenn beide die gleiche ID enthalten, enthält der Diagnose-Status den angeforderten Diagnosewert.		
Hintergrundtest-Fehler	BOOL	R	TRUE: Hintergrundtest fehlerhaft FALSE: Hintergrundtest fehlerfrei		
Restart bei Fehler	BOOL	W	Jedes E/A-Modul, das aufgrund von Fehlern dauerhaft abgeschaltet ist, kann durch den Parameter Restart bei Fehler wieder in den Zustand RUN überführt werden. Da den Parameter Restart bei Fehler von FALSE auf TRUE stellen. Das E/A-Modul führt einen vollständigen Selbsttest durc und nimmt nur dann den Zustand RUN ein, wenn kein Fehler entdeckt wurde. Standardeinstellung: FALSE		
Submodul OK	BOOL	R	TRUE: Kein Submodulfehler, keine Kanalfehler FALSE: Submodulfehler, Kanalfehler (auch externe Fehler) eines Kanals		
Submodul-Status	DWORD	R	Bitcodierter Status des Submoduls (Codierung siehe 4.3.4)		

Tabelle 22: Register **E/A-Submodul DI32_51** im Hardware-Editor

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 37 von 56

4.3.3 Register **E/A-Submodul Dl32_51: Kanäle**

Das Register **E/A-Submodul DI32_51: Kanäle** enthält die folgenden Systemparameter für jeden digitalen Eingang.

Den Systemparametern mit -> können globale Variablen zugewiesen und im Anwenderprogramm verwendet werden. Die Werte ohne -> müssen direkt eingegeben werden.

Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung		
Kanal-Nr.		R	Kanalnummer, fest vorgegeben		
-> Kanalwert [BOOL]	BOOL	R	Boolscher Wert des digitalen Eingangs LOW oder HIGH.		
-> Kanal OK [BOOL]	BOOL	R	TRUE: Fehlerfreier Kanal.		
			Der Kanalwert ist gültig.		
			FALSE: Fehlerhafter Kanal.		
			Der Eingangswert wird auf FALSE gesetzt.		
EV [µs]	UDINT	W	Einschaltverzögerung Das Modul zeigt einen Pegelwechsel von LOW nach HIGH erst dann an, wenn der High-Pegel länger als die parametrierte Zeit EV ansteht. Die Einschaltverzögerung kann sich maximal um die		
			Zykluszeit des Moduls verlängern. Damit verzögert sich auch die Auswertung des Parameters -> Kanalwert [BOOL].		
			Wertebereich: 0 (2 ³¹ -1)		
			Granularität: 1000 µs, z. B. 0, 1000, 2000, Standardeinstellung: 0		
AV [µs]	UDINT	W	Ausschaltverzögerung		
Αν [μ5]	OBINT	VV	Das Modul zeigt einen Pegelwechsel von HIGH nach LOW erst dann an, wenn der Low-Pegel länger als die parametrierte Zeit AV ansteht.		
			Die Ausschaltverzögerung kann sich maximal um die Zykluszeit des Moduls verlängern. Damit verzögert sich auch die Auswertung des Parameters -> Kanalwert [BOOL].		
			Wertebereich: 0 (2 ³¹ -1)		
			Granularität: 1000 μs, z. B. 0, 1000, 2000,		
			Standardeinstellung: 0		
Test-Unterdrück. [µs]	UDINT	W	Das digitale Eingangsmodul ist in der Lage externe		
			Testimpulse (kurzfristig von HIGH auf LOW geschaltet) der Dauer t _{Puls} < t _{Unterdrückung} auszufiltern.		
			Die Unterdrückungszeit tunterdrückung ist durch den Anwender		
			parametrierbar.		
			Die höchste parametrierte Unterdrückungszeit eines		
			Kanals gilt für alle Kanäle dieses Moduls, wenn für diese		
			Kanäle eine Unterdrückungszeit > 0 eingestellt wurde.		
			Dabei ist zu beachten, dass sich der E/A-Zyklus und damit		
			auch der Prozessormodul-Zyklus verlängern.		
			Wertebereich: 0 500 µs		
			Standardeinstellung: 0 (deaktiviert für diesen Kanal)		

Seite 38 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

Systemparameter	Datentyp	R/W	Beschreibung
redund.	BOOL	W	Voraussetzung: Redundantes Modul muss angelegt sein. Aktiviert: Kanalredundanz für diesen Kanal aktivieren Deaktiviert: Kanalredundanz für diesen Kanal deaktivieren Standardeinstellung: Deaktiviert
Redundanz-Wert	BYTE	W	Einstellung, wie der Redundanzwert gebildet wird. Und Oder Standardeinstellung: Oder Wird nur im Register der Redundanzgruppe angezeigt!

Tabelle 23: Register **E/A-Submodul DI32_51: Kanäle** im Hardware-Editor

4.3.4 Beschreibung Submodul-Status [DWORD]

Folgende Tabelle beschreibt die Codierung des Parameters Submodul-Status:

Codierung	Beschreibung
0x0000001	Fehler der Hardware-Einheit (Submodul)
0x04000000	Interner Fehler
0x08000000	
0x10000000	
0x20000000	
0x40000000	
0x80000000	

Tabelle 24: Codierung Submodul-Status [DWORD]

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 39 von 56

4.3.5 Beschreibung *Diagnose-Status* [DWORD]

Folgende Tabelle beschreibt die Codierung des Parameters *Diagnose-Status*:

ID	Beschreibung					
0	Diagnosewerte werden nacheinander angezeigt.					
100	Bitcodierter Temperaturstatus					
	0 = normal					
		peraturschwelle 1 überschritten				
		peraturschwelle 2 überschritten				
		Temperaturmessung fehlerhaft				
101		Temperatur (10 000 Digit/ °C)				
200		Spannungsstatus				
	0 = normal	42.1.0.4.1.1.4				
		- (24 V) fehlerhaft				
201		- (24 V) fehlerhaft				
201	Nicht verwendet!					
202	 -					
203						
300	Komparator 24 V Unterspannung (BOOL)					
1001 1032	Kanalstatus der Kanäle 1 32					
	Codierung	Beschreibung				
	0x0001	Fehler der Hardware-Einheit (Submodul) aufgetreten				
	0x0002	Kanalfehler wegen internem Fehler				
	0x1000	Interner Fehler				
	0x2000					
	0x4000					
	0x8000					
2001 2008	Fehlerstatus	der Speisequellen 1 8 (Speisungen)				
	Codierung	Beschreibung				
	0x8000	Interner Fehler				

Tabelle 25: Codierung Diagnose-Status [DWORD]

Seite 40 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

4.4 Anschlussvarianten

Dieses Kapitel beschreibt die technisch richtige Beschaltung des Moduls. Die folgenden aufgeführten Anschlussvarianten sind zulässig.

4.4.1 Eingangsverschaltungen

Die Verschaltung der Eingänge erfolgt über Connector Boards. Für die redundante Verschaltung stehen spezielle Connector Boards zur Verfügung, siehe Kapitel 3.6.

Die Speisung ist über Dioden entkoppelt, so können bei Modul-Redundanz die Speisungen zweier Module einen Näherungsschalter versorgen.

Für die Verschaltungen nach Bild 12, Bild 13, Bild 14 und Bild 15 können die Connector Boards X-CB 015 51 (mit Schraubklemmen) oder X-CB 015 53 (mit Kabelstecker) verwendet werden.

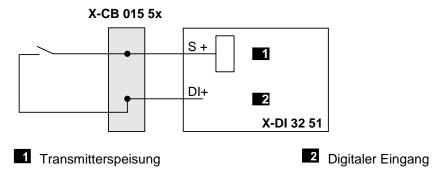


Bild 12: Verschaltung mit Kontaktgeber oder 2-Draht-Näherungsschalter

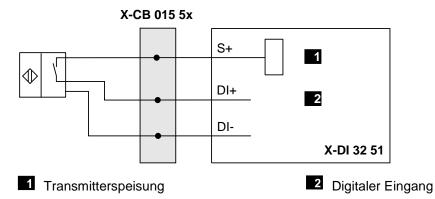
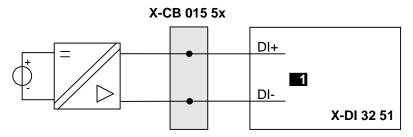


Bild 13: Verschaltung mit 3-Draht-Näherungsschalter

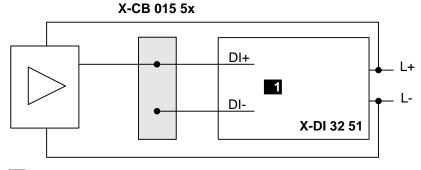
HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 41 von 56



1 Digitaler Eingang

Bild 14: Verschaltung einer Digitalen Signalquelle mit galvanisch getrennter Versorgung

Bei Anlegen einer digitalen Signalquelle mit nicht galvanisch getrennter Versorgung an das Eingangsmodul, Masse der Signalquelle mit dem L- des HIMax Systems verbinden.



Digitaler Eingang

Bild 15: Verschaltung einer digitalen Signalquelle mit nicht galvanisch getrennter Versorgung

HINWEIS



Überstrom durch falsche Beschaltung!

Nichtbeachtung kann zu Schäden an elektronischen Bauelementen führen.

Masse einer digitalen Signalquelle mit nicht galvanisch getrennter Versorgung nicht mit dem DI- des Eingangsmoduls verbinden.

Seite 42 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

Bei den redundanten Verschaltungen nach Bild 16, Bild 17 und Bild 18 stecken die Eingangsmodule nebeneinander im Basisträger auf einem gemeinsamen Connector Board.

Es können die Connector Boards X-CB 015 52 (mit Schraubklemmen) oder X-CB 015 54 (mit Kabelstecker) verwendet werden.

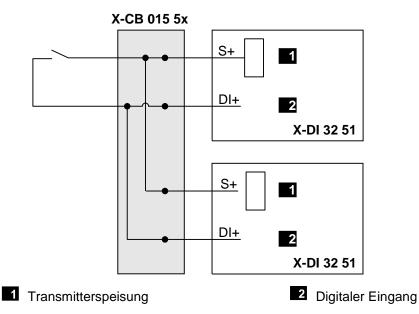


Bild 16: Redundante Verschaltung mit Kontaktgeber oder 2-Draht-Näherungsschalter

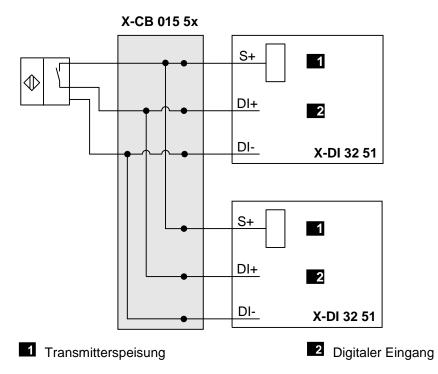
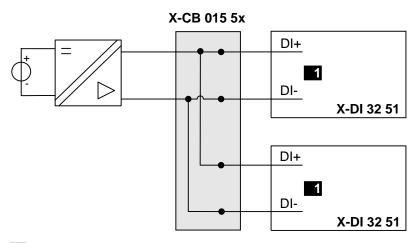


Bild 17: Redundante Verschaltung mit 3-Draht-Näherungsschalter

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 43 von 56



Digitaler Eingang

Bild 18: Redundante Verschaltung einer digitalen Signalquelle mit galvanisch getrennter Versorgung

4.4.2 Anschluss von Transmitter über Field Termination Assembly

Der Anschluss von Kontaktgebern und Transmitter über das Field Termination Assembly X-FTA 001 01 erfolgt wie in Bild 19 dargestellt.

Für weitere Informationen siehe X-FTA 001 01 Handbuch HI 801 114 D.

Es wird das Connector Board X-CB 015 53 verwendet.

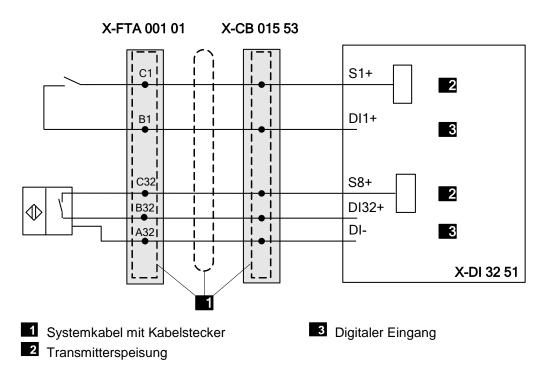


Bild 19: Anschluss über Field Termination Assembly

Seite 44 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-DI 32 51 5 Betrieb

5 Betrieb

Das Modul wird in einem HIMax Basisträger betrieben und erfordert keine besondere Überwachung.

5.1 Bedienung

Eine Bedienung an dem Modul selbst ist nicht vorgesehen.

Eine Bedienung z. B. Forcen der digitalen Eingänge, erfolgt vom PADT aus. Einzelheiten hierzu in der Dokumentation von SILworX.

5.2 Diagnose

Der Zustand des Moduls wird über die LEDs auf der Frontseite des Moduls angezeigt, siehe Kapitel 3.4.2.

Die Diagnosehistorie des Moduls kann zusätzlich mit dem Programmierwerkzeug SILworX ausgelesen werden. In den Kapiteln 4.3.4 und 4.3.5 sind die wichtigsten Diagnosestatus beschrieben.

Wird ein Modul in einen Basisträger gesteckt, erzeugt es während der Initialisierung Diagnosemeldungen, die auf Fehlfunktionen wie falsche Spannungswerte hinweisen.

Diese Meldungen deuten nur dann auf einen Fehler des Moduls hin, wenn sie nach dem Übergang in den Systembetrieb auftreten.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 45 von 56

6 Instandhaltung X-DI 32 51

6 Instandhaltung

Defekte Module sind gegen intakte Module des gleichen Typs oder eines zugelassenen Ersatztyps auszutauschen.

Zum Austauschen von Modulen sind die Bedingungen im Systemhandbuch HI 801 000 D zu beachten.

6.1 Instandhaltungsmaßnahmen

Im Zuge der Produktpflege entwickelt HIMA die Betriebssysteme von Modulen weiter. HIMA empfiehlt, geplante Anlagenstillstände zu nutzen, um aktuelle Betriebssystemversionen auf die Module zu laden.

 $\dot{1}$ Die Betriebssystemversionen von Modulen werden im SILworX Control Panel angezeigt. Die Typenschilder zeigen die Version des ausgelieferten Stands, siehe Kapitel 3.3.

Bevor Betriebssysteme auf Module geladen werden, müssen die Kompatibilitäten und Einschränkungen der Betriebssystemversionen auf das System geprüft werden. Dazu sind die jeweils gültigen Release-Notes zu beachten. Betriebssysteme werden mit SILworX auf Module geladen, die sich dazu im Zustand STOPP befinden müssen.

Seite 46 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-DI 32 51 7 Außerbetriebnahme

7 Außerbetriebnahme

Das Modul durch Ziehen aus dem Basisträger außer Betrieb nehmen. Einzelheiten dazu im Kapitel *Einbau und Ausbau des Moduls*.

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 47 von 56

8 Transport X-DI 32 51

8 Transport

Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen die Komponenten in Verpackungen transportieren.

Die Komponenten immer in den originalen Produktverpackungen lagern. Diese sind gleichzeitig ESD-Schutz. Die Produktverpackung allein ist für den Transport nicht ausreichend.

Seite 48 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-DI 32 51 9 Entsorgung

9 Entsorgung

Industriekunden sind selbst für die Entsorgung außer Dienst gestellter Hardware verantwortlich. Auf Wunsch kann mit HIMA eine Entsorgungsvereinbarung getroffen werden.

Alle Materialien einer umweltgerechten Entsorgung zuführen.





HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 49 von 56

X-DI 32 51 Anhang

Anhang

Glossar

Begriff	Beschreibung
Al	Analog Input: Analoger Eingang
AO	Analog Output: Analoger Ausgang
ARP	Address Resolution Protocol: Netzwerkprotokoll zur Zuordnung von Netzwerkadressen
	zu Hardware-Adressen
COM	Kommunikation (Modul)
CRC	Cyclic Redundancy Check: Prüfsumme
DI	Digital Input: Digitaler Eingang
DO	Digital Output: Digitaler Ausgang
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
EN	Europäische Normen
ESD	Electrostatic Discharge: Elektrostatische Entladung
FB	Feldbus
FBS	Funktionsbausteinsprache
HW	Hardware
ICMP	Internet Control Message Protocol: Netzwerkprotokoll für Status- und
	Fehlermeldungen
IEC	Internationale Normen für die Elektrotechnik
LS/LB	Leitungsschluss/Leitungsbruch
MAC	Media Access Control: Hardware-Adresse eines Netzwerkanschlusses
PADT	Programming and Debugging Tool (nach IEC 61131-3): PC mit SILworX
PELV	Protective Extra Low Voltage: Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung
PES	Programmable Electronic System: Programmierbares Elektronisches System
R	Read: Auslesen einer Variablen
Rack-ID	Identifikation eines Basisträgers (Nummer)
rückwirkungsfrei	Eingänge sind für rückwirkungsfreien Betrieb ausgelegt und können in Schaltungen mit Sicherheitsfunktionen eingesetzt werden.
R/W	Read/Write: Spaltenüberschrift für Art von Systemvariable
SB	Systembus (-modul)
SELV	Safety Extra Low Voltage: Schutzkleinspannung
SFF	Safe Failure Fraction: Anteil der sicher beherrschbaren Fehler
SIL	Safety Integrity Level (nach IEC 61508)
SILworX	Programmierwerkzeug
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	System.Rack.Slot: Adressierung eines Moduls
SW	Software
TMO	Timeout
W	Write: Variable wird mit Wert versorgt, z. B. vom Anwenderprogramm
WD	Watchdog: Funktionsüberwachung für Systeme. Signal für fehlerfreien Prozess
WDZ	Watchdog-Zeit
Ws	Scheitelwert der Gesamt-Wechselspannungskomponente

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 51 von 56

Anhang X-DI 32 51

Abbildun	gsverzeichnis	
Bild 1:	Typenschild exemplarisch	10
Bild 2:	Blockschaltbild	11
Bild 3:	Anzeige	12
Bild 4:	Ansichten	16
Bild 5:	Beispiel einer Codierung	19
Bild 6:	Connector Boards mit Schraubklemmen	20
Bild 7:	Connector Boards mit Kabelstecker	23
Bild 8:	Systemkabel mit Kabelstecker beidseitig	27
Bild 9:	Einsetzen des Mono Connector Boards, exemplarisch	31
Bild 10:	Festschrauben des Mono Connector Boards, exemplarisch	32
Bild 11:	Modul einbauen und ausbauen	34
Bild 12:	Verschaltung mit Kontaktgeber oder 2-Draht-Näherungsschalter	41
Bild 13:	Verschaltung mit 3-Draht-Näherungsschalter	41
Bild 14:	Verschaltung einer Digitalen Signalquelle mit galvanisch getrennter Versorgung	42
Bild 15:	Verschaltung einer digitalen Signalquelle mit nicht galvanisch getrennter Versorgung	42
Bild 16:	Redundante Verschaltung mit Kontaktgeber oder 2-Draht-Näherungsschalter	43
Bild 17:	Redundante Verschaltung mit 3-Draht-Näherungsschalter	43
Bild 18:	Redundante Verschaltung einer digitalen Signalquelle mit galvanisch getrennter Versorgung	44
Bild 19:	Anschluss über Field Termination Assembly	44

Seite 52 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

X-DI 32 51 Anhang

Tabellenv	verzeichnis	
Tabelle 1:	Zusätzlich geltende Handbücher	5
Tabelle 2:	Blinkfrequenzen der LEDs	13
Tabelle 3:	Modul-Statusanzeige	14
Tabelle 4:	Systembusanzeige	15
Tabelle 5:	E/A-Anzeige	15
Tabelle 6:	Produktdaten	16
Tabelle 7:	Technische Daten der Digitalen Eingänge	17
Tabelle 8:	Technische Daten der Speisung	17
Tabelle 9:	Verfügbare Connector Boards	18
Tabelle 10:	Position der Codierkeile	19
Tabelle 11:	Klemmenbelegung Connector Boards mit Schraubklemmen	21
Tabelle 12:	Eigenschaften der Klemmenstecker	22
Tabelle 13:	Steckerbelegung der Kabelstecker des Systemkabels	24
Tabelle 14:	Steckerbelegung des Kabelsteckers des Systemkabels X-CA 015	25
Tabelle 15:	S+ belegt mit je vier Adern	26
Tabelle 16:	Kabeldaten X-CA 001	27
Tabelle 17:	Verfügbare Standard-Systemkabel X-CA 001	28
Tabelle 18:	Verfügbare Standard-Systemkabel X-CA 015	28
Tabelle 19:	Kabeldaten X-CA 015 02	28
Tabelle 20:	Kabeldaten X-CA 015 04	29
Tabelle 21:	Register Modul im Hardware-Editor	36
Tabelle 22:	Register E/A-Submodul DI32_51 im Hardware-Editor	37
Tabelle 23:	Register E/A-Submodul DI32_51: Kanäle im Hardware-Editor	39
Tabelle 24:	Codierung Submodul-Status [DWORD]	39
Tabelle 25:	Codierung Diagnose-Status [DWORD]	40

HI 801 172 D Rev. 11.00 Seite 53 von 56

Anhang X-DI 32 51

Index

Anschlussvariante	41	Leuchtdioden, LED	13
Blockschaltbild	11	Modul-Statusanzeige	14
Connector Board	18	Sicherheitsfunktion	9
mit Kabelstecker	23	Technische Daten	
mit Schraubklemmen	20	Eingänge	17
Diagnose	45	Modul	16
E/A-Anzeige	15	Näherungsschalter-Speisung	17
Systembusanzeige			

Seite 54 von 56 HI 801 172 D Rev. 11.00

HANDBUCH X-DI 32 51

HI 801 172 D

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Germany

Telefon: +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 E-Mail: info@hima.com

Erfahren Sie online mehr über HIMax:



www.hima.com/de/produkte-services/himax/